

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/140/009/D/2024

Gdańsk, dnia 18.06.2024 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamawiającego:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę płytek PCB niezbędnych do realizacji prac badawczych prowadzonych w ramach projektu pn.: „Inteligentne, cyfrowe komponenty i systemy dla rolnictwa i leśnictwa opartego na danych / Smart, digitalized components and systems for data-based Agriculture and Forestry”, finansowanego ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia CHIPS JU oraz środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umów: nr 101095835 oraz nr KDT/2021/7/AGRARSENSE/2023, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, następującemu wykonawcy:

part-AD Artur Dyrda
Grzechynia 768
34-220 Maków Podhalański

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie warunki zamówienia określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dnia 06.06.2024 oraz modyfikacji z dnia 11.06.2024 r. i nie podlega odrzuceniu.

Ponadto w postępowaniu ofertę złożyli:

Kompania Elektroniczna Sp. z o.o.
ul. Żwirowa 63, Puchały
05-090 Raszyn

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański